⑩ 日本国特許庁(JP) ① 特許出願公告

昭58-28536 郵 (B2) 公

51)Int.Cl.3 G 01 K 識別記号

庁内整理番号 7269-2F

2040公告 昭和58年(1983)6月16日

発明の数 1

(全3頁)

64熱電対の製造方法

②特 願 昭53—56402

願 昭53(1978)5月11日 223出

7/02

開 昭54-147087 65公

43昭54(1979)11月16日

者 中村 時雄 彻発 明

西宮市苦楽園 4 番町 6 番50号

願 株式会社中村工業所 ②出 人

18号

個代 理 人 弁理士 吉木 由蔵

釰特許請求の範囲

1 一対の熱電対素子をチップの下部に設けた一 15 対の細孔にそれぞれ挿入した後チツプの外周面を 締付けてとれらを一体にし、該一体にされた一対 の熱電対素子とチツプとを保護筒の内側に挿入し て上記一対の熱電対索子は碍子管を介して上記保 護筒の小径孔の内側に配設し上記チップは上記保 20 護筒の先端部に設けた大径孔の内側に配設するよ うにし、その後上記保護筒の先端部とチツプとを 溶着することによりこれらを一体に形成すること を特徴とする熱電対の製造方法。

- 2 保護筒の大径孔が、小径孔を有する保護筒の 25 先端部の内周を切削することにより得られたもの であることを特徴とする特許請求の範囲第1項記 載の熱電対の製造方法。
- 3 保護筒の大径孔が、小径孔を有する保護筒の 先端部を膨らませるととにより得られたものであ 30 ることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の 熱電対の製造方法。
- 4 保護筒の先端部とチップとの溶着が、保護筒 の先端を加熱溶融させるととにより得られたもの 載の熱電対の製造方法。
- 5 保護筒の先端部とチップとの溶着が、保護筒

と同材質の溶接棒によつて溶接することにより得 られたものであることを特徴とする特許請求の範 囲第1項記載の熱電対の製造方法。

チップの上部が、截頭円錐形状であることを 5 特徴とする特許請求の範囲第1項記載の熱電対の 製造方法。

7 保護筒の先端部が、上部が截頭円錐形状に形 成されたチツプの形状に合せて機械的に絞られた。 後チツプと溶着されることを特徴とする特許請求 大阪市西淀川区御幣島4丁目8番 10 の範囲第6項記載の熱電対の製造方法。

発明の詳細な説明

この発明は、熱電対の製造方法、更に詳しく言 えば、保護筒の内側に一対の熱電対素子を配設し た熱電対の製造方法に関するものである。

従来の熱電対の製造方法は、例えば、一本の金 属棒の内側に先端部を除いて長孔を設け、該金属 棒の先端部にその先端より上記長孔に貫通する一 対の細孔を設け、該細孔に一対の熱電対素子を挿 入した後上記金属棒の先端を加熱溶融し、これに よつて上記一対の熱電対素子を金属棒即ち保護筒 の内側に配設するようにしたものである。

従つて、従来の熱電対の製造方法には、加工性 が非常に悪いことや、使用中や製作中に保護筒の 先端が溶融して一対の熱電対素子が損傷し易いこ とや、これと逆に保護筒の存在によつて一対の熱 電対素子の急速応答性が損われること等の欠点が あつた。

本発明の目的は、このような従来の熱電対の製 造方法におけるこれらの欠点を克服することにあ

即ち、本発明の第1の目的は、加工性が良くて 経済的に製作することのできる熱電対の製造方法 を提供することにある。

本発明の第2の目的は、一対の熱電対素子を保 であることを特徴とする特許請求の範囲第1項記 35 護筒の先端部に確実に配設することのできる熱電 対の製造方法を提供することにある。

本発明の第3の目的は、一対の熱電対素子の急

.3

速応答性が損われることのない熱電対の製造方法 を提供することにある。

このような目的を達成するために、本発明によ れば、一対の熱電対素子をチップの下部に設けた 一対の細孔にそれぞれ挿入した後チツプの外周面 5 を締付けてとれらを一体にし、該一体にされた一 対の熱電対素子とチツプとを保護筒の内側に挿入 して上記一対の熱電対素子は碍子管を介して上記 保護筒の小径孔の内側に配設し上記チツプは上記 保護筒の先端部に設けた大径孔の内側に配設する 10 ようにし、その後上記保護筒の先端部とチツプと を溶着することによりこれらを一体に形成するこ とを特徴とする熱電対の製造方法が提供される。

本発明の好ましい特徴によれば、上記保護筒の 大径孔は、小径孔を有する保護筒の先端部の内周 15 パイプ材を利用し、その先端部をロールバー等に を切削することにより形成される。

本発明の他の好ましい特徴によれば、上記保護 筒の大径孔は、小径孔を有する保護筒の先端部を 膨らませることにより形成される。

本発明の更に好ましい特徴によれば、上記保護 20 筒の先端部とチツプとの溶着は、保護筒の先端を 加熱溶融させることにより形成される。

本発明の更に他の好ましい特徴によれば、上記 保護筒の先端部とチツプとの溶着は、保護筒と同 材質の溶接棒によつて溶接することにより形成さ 25

本発明の更に他の好ましい特徴によれば、上記 チツプの上部は、截頭円錐形状に形成される。

本発明の更に他の好ましい特徴によれば、上記 保護筒の先端部は、上部が截頭円錐形状に形成さ 30 れたチツプの形状に合せて機械的に絞られた後チ ップと溶着される。

本発明の様々な目的および特徴は以下の詳細な 説明および添付図面を参照することによつてより 良く理解されるであろう。

本発明の熱電対の製造方法の一実施例は第1図 乃至第3図に示されている。

第3図に示すように、一対の熱電対素子1,2 は、チツプ3の下部に設けた一対の細孔4,5に それぞれ挿入した後チツプ3の外周面をダイス等 40 により締付けることにより、チツプ3と一体に形 成される。そして保護筒6は、第2図に示すよう に、その内側に小径孔8を有しその先端部にその 内周を切削して形成された大径孔 9 を有する。

4.

上記一体にされた一対の熱電対素子1,2とチ ツプ3とは、上記保護筒6の内側に挿入され、第 1 図に示すように、一対の熱電対素子1,2は碍 子管7を介して保護筒6の小径孔8の内側に配設 され、チツプ3は保護筒6の大径孔9の内側に配 設される。

その後上記保護筒6の先端を加熱溶融させると とにより保護筒6の先端部とチツプ3とを溶着し て、第1図に示すように、両者は一体に形成され る。この場合に、チツプの上端は、その全面が保 護筒の先端によつて被覆されるようにしてもよい。

本発明の熱電対の保護筒の他の実施例は第 4 図 に示されている。

この保護筒**16は、**小径孔18を有する市販の より膨らませることによりその先端部に大径孔 19を形成したものである。このような保護筒 16は、第2図に示す保護筒6のように棒材を利 用してこれに小径孔 8 や大径孔 9 を形成する必要

がないから、製作が容易である。 本発明の熱電対の製造方法の他の実施例は第5 図に示されている。

この熱電対に使用されるチツプ23は、その上 部が截頭円錐形状に形成されている他は第3図に 示すチツプ3と同一である。そして一対の熱電対 素子21 ,22も、上記実施例と同様にチツプ23 の下部に設けた細孔24,25にそれぞれ挿入さ れた後チツプ23の外周面の締付けによりチツプ 23と一体にされている。更に上記一対の熱電対 素子21,22は碍子管27を介して保護筒26 の小径孔28の内側に配設され、上記チツプ23 は保護筒26の大径孔29の内側に配設されてい る。

この熱電対における保護筒26の先端部とチツ プ23との溶着は、最初に保護筒26の先端部を 截頭円錐形状に形成されたチツプ23の上部の形 状に合せて機械的に絞つた後、保護筒26と同材 質の溶接棒によつて両者を溶接することにより行 われる。30はその溶接部である。

このような熱電対は、保護筒26の先端部を大 量に加熱溶融しなくともよいことにより、保護筒 26とチツプ23との溶着が容易であると共に、 加熱によつて一対の熱電対素子21,22の先端 を損傷させる恐れがない。

面図である。

5

以上、本発明のいくつかの実施例を示してそれ について詳細に説明したが、本発明はこのような 実施例に限定されるものではなく、またこのよう な実施例によつて制限を受けるものでないことを 理解すべきである。

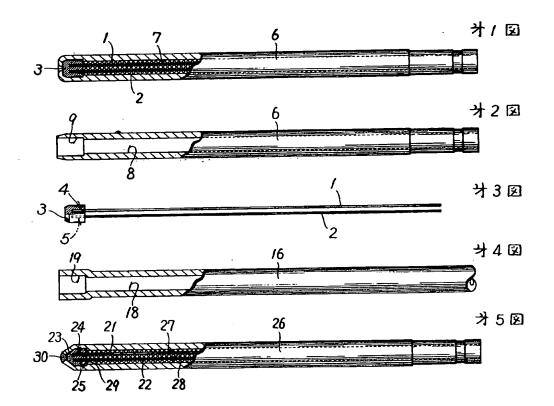
図面の簡単な説明

第1図は本発明の熱電対の製造方法の一実施例 径孔、19は大径孔、を示す要部縦断正面図、第2図は上記熱電対を構成する保護筒の要部縦断正面図、第3図は上記熱 27は碍子管、28に電対を構成する一体にされた一対の熱電対素子と 10 30は溶接部である。チップの要部縦断正面図、第4図は保護筒の他の

実施例を示す要部縦断正面図、第5図は本発明の 熱電対の製造方法の他の実施例を示す要部縦断正

б

図面において、1 と2は熱電対素子、3はチツ 5 プ、4と5は細孔、6は保護筒、7は碍子管、8 は小径孔、9は大径孔、16は保護筒、18は小径孔、19は大径孔、21と22は熱電対素子、23はチツプ、24と25は細孔、26は保護筒、27は碍子管、28は小径孔、29は大径孔、10 30は溶接部である。



THIS PAGE BLANK (USPTO)